

碳化硅半导体材料与器件

作者：（美）迈克尔·舒尔著

出版社：北京：电子工业出版社

出版日期：2012

总页数：332

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/13113293.html>）查找全本
阅读方式

碳化硅半导体材料与器件 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/13113293.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/13113293.html>

书名：碳化硅半导体材料与器件